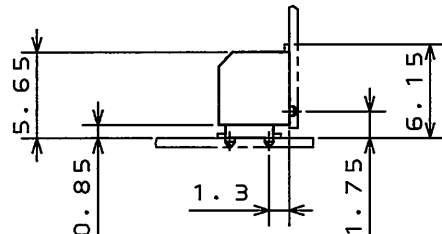


圖面番号(DRAWING NO.)

基板取付取付穴寸法（参考）

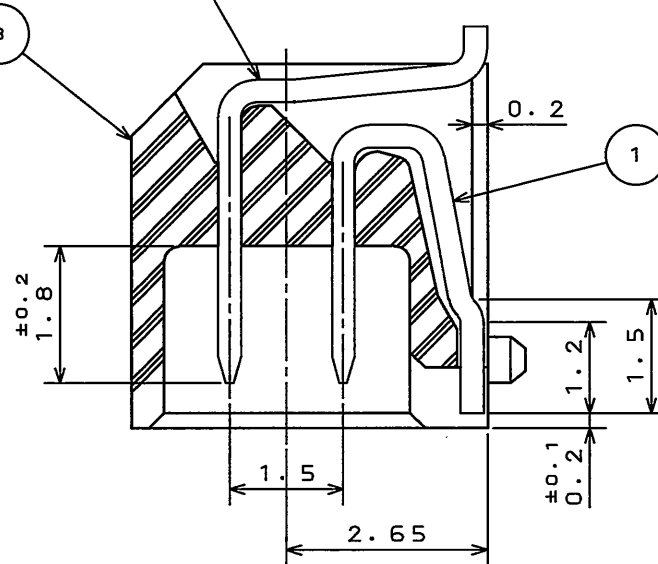


MATED CONDITION

版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
3	7.Feb.1997	39530	REDRAWN AND ADDED ITEM AND REVISED PART No. etc	N.ONODERA	H.OBIKANE	K.IBARAKI	T.MORINO
4	9.Oct.1997	40786	ADDED ITEM.	N.ONODERA	H.OBIKANE	K.IBARAKI	T.MORINO
5	10.Nov.1998	43199	ADDED ITEM.	M.ABE	H.OBIKANE	————	H.AMEMIYA
6	10.Mar.2004	054587	ADDED ITEM	————	N.UCHIYAMA	K.KAWASE	S.KASHIWA01
7	28.Sep.2005	058325	ADDED ITEM	————	T.URANO	T.MORITAKE	K.HISATOMI
8	2.Apr.2010	069735	ADDED ITEM	M.SAITOU	N.UCHIYAMA	————	Y. Morigawa


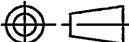
TABLE 1

NO. OF CONTACTS	A	B	C	WITHOUT BOSS	WITH BOSS
6	4. 2	1. 6	3. 4		
8	5	2. 4	4. 2	※ △ ₈	
10	5. 8	3. 2	5	※ △ ₈	※ △ ₇
12	6. 6	4	5. 8		※ △ ₆
14	7. 4	4. 8	6. 6	※ △ ₈	※
16	8. 2	5. 6	7. 4		※ △ ₄
18	9	6. 4	8. 2		
20	9. 8	7. 2	9		※ △ ₅
22	10. 6	8	9. 8		
24	11. 4	8. 8	10. 6		※ △ ₄
26	12. 2	9. 6	11. 4		
28	13	10. 4	12. 2		
30	13. 8	11. 2	13		※
32	14. 6	12	13. 8		
34	15. 4	12. 8	14. 6		
36	16. 2	13. 6	15. 4		



SECT. A-A
(SCALE 10:1)

△ 3. ※マークのみ既開発品である.

3	INSULATOR	1	GLASS FILLED PPS		COLOR:BLACK△
2	CONTACT B	N/2	HIGH STRENGTH BRASS	GOLD PLATING	
1	CONTACT A	N/2	HIGH STRENGTH BRASS	GOLD PLATING	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 8.Mar.1991		尺度 (SCALE) 2: 1	シリーズ (SERIES) IL-WX
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) △	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION  ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)		相当 CHK.	H.AMEMIYA	IL-WX-**-P*-HF -A1-B	
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		全開 APPD.	T.MIYASHITA		
		承認 APPD.	H.FUJINO		
角度 (ANGLES)				質量 (MASS)	
					図面番号 (DRAWING NO.) SJ025942

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 1991, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212F(05.08)